# WEST

Generate Collection

L10: Entry 2 of 35

File: JPAB

Jun 8, 2001

PUB-NO: JP02001156588AJP 2001-156588

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001156588 A TITLE: SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

PUBN-DATE: June 8, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ITO, \MIKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KYOCERA CORP

APPL-NO: JP11336816

APPL-DATE: November 26, 1999

INT-CL (IPC): H03 H 9/64; H03 H 9/25

#### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a <u>surface acoustic wave</u> device with high resistance to <u>power</u> and high reliability.

SOLUTION: In the <u>surface acoustic wave</u> device that forms a <u>ladder</u> circuit consisting of connection of a plurality of resonators each having IDT electrodes I on a piezoelectric substrate, the <u>ladder</u> circuit is characterized in that one resonator or more is connected is <u>series</u> between a resonator passing an input signal first and a resonator connected in <u>parallel</u> with and at the poststage of the resonator passing the input signal first so as to form a resonator group 11 consisting of <u>series</u> connection of a plurality of the resonators.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-156588

(P2001-156588A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int.CL7

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H03H 9/64 9/25

H03H 9/64

5 J O 9 7 Z

9/25

Z

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特顯平11-336816

平成11年11月26日(1999.11.26)

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

(72)発明者 伊藤 幹

京都府相楽郡精華町光台3丁目5番地 京

セラ株式会社中央研究所内

Fターム(参考) 5J097 AA26 BB01 BB11 CC02 CC03

DD13 DD28 DD29 EE09 FF01

FF03 GG03 GG04 GG05 HA02

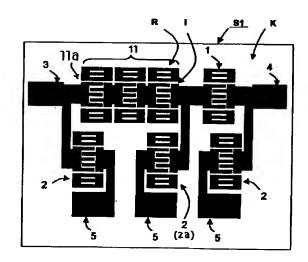
HBO8 KKO1 KKO4

#### (54) 【発明の名称】 弾性表面波装置

### (57)【要約】

【課題】 高い耐電力性を有し信頼性の高い弾性表面波 装置を提供すること。

【解決手段】 圧電基板上に、IDT電極Iを備えた共 振子の複数を接続して成るラダー型回路を形成した弾性 表面波装置であって、ラダー型回路は、入力信号を最初 に通過させる共振子と、該共振子の後段に並列に接続さ れる共振子との間に、1以上の共振子を直列接続させ て、複数の共振子を直列接続した共振子群11を形成し ていることを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電基板上に、IDT電極を備えた共振 子の複数を接続して成るラダー型回路を形成した弾性表 面波装置であって、前記ラダー型回路は、入力信号を最 初に通過させる共振子と、該共振子の後段に並列に接続 される共振子との間に、1以上の共振子を直列接続させ て、複数の共振子を直列接続した共振子群を形成してい ることを特徴とする弾性表面波装置。

【請求項2】 前記圧電基板がタンタル酸リチウム単結 晶であり、かつ前記共振子群は、該共振子群を構成する 10 共振子の個数と、共振子の I DT電極対数の平均値との 積が、130~450の範囲内にあることを特徴とする 請求項1に記載の弾性表面波装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車電話及び機 帯電話などの移動体無線機器等に内蔵される周波数フィ ルタとして好適な弾性表面波装置に関し、特に高い電力 を入力しても破損し難い耐電力性に優れた弾性表面波装 置に関する。

#### [0002]

【従来の技術とその課題】図2に、弾性表面波 (Sur face Acoustic Waveで、以下、SA Wと略す)装置J1の基本的な電極構成を示す。一般 に、タンタル酸リチウム (LiTaO3) 単結晶などの 圧電基板K上には、A1やA1-Cu合金などの電極材 から成る一対の櫛歯状電極であるIDT(Inter Digital Transducer)電極Iを備え た共振子の複数が、直列及び並列に接続されてラダー型 回路が形成されている。

【0003】すなわち、入力信号が印加される入力電極 3と出力電極4との間に、直列に接続させた直列共振子 1と、直列共振子1に対し接地電位の接地電極5に接続 させる並列共振子2とがそれぞれ複数接続されており、 出力電極4から出力信号が取り出されるようにしてい

【0004】なお、共振子を構成する各IDT電極Iの SAW伝搬路の両端には、図示のようにSAWを効率よ く共振させるための反射器Rが設けられる。また、ID T電極及び反射器の電極指の本数は数10本~数100 40 長のことである。 本にも及ぶため、図示においてはそれらの形状を簡略化 している。

【0005】このようなSAW装置は、その駆動周波数 や通過帯域が数100MHz~数GHzに高周波化する と同時に、広帯域化や高出力化が要求されてきている。 近年、この要求を満足するために、広帯域化が図れ、か つ高い耐電力性を有するIDT電極構造として、上記の ような梯子型(ラダー型)フィルタが注目されている。 【0006】しかしながら、高周波化に対応させるため

 $\mu$ m $\sim 1$   $\mu$ mオーダーに微細化する必要があるので、高 い電力と圧電効果による電気的及び機械的ストレスが共 振子に発生し、これによりSAWの伝搬及び共振等の特 性劣化や共振子を構成する電極指の破壊が生じる。

【0007】この問題を解決するために、入力側に最も 近い接地電位に接続された並列共振子を複数個接続した SAW共振子を備えたSAW装置が提案されている(例 えば、特開平9-205343号公報等を参照)。

【0008】このSAW装置によれば、入力側に最も近 い並列共振子が複数段直列に接続されていることによ り、入力電力による電気的及び機械的ストレスはそれぞ れのSAW共振子に分散され耐電力性の向上が図れると されている。

【0009】しかしながら、実際に入力電力による電気 的及び機械的ストレスが集中するのは、入力側に最も近 い直列共振子であるので、上記SAW装置の構造では、 耐電力性の大きな向上は期待できない。

【0010】そこで本発明では、上記事情に鑑みて、高 い耐電力性を有し信頼性の高い弾性表面波装置を提供す 20 ることを目的とする。

# [0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明の弾性表面波装置は、圧電基板上に、IDT 電極を備えた共振子の複数を接続して成るラダー型回路 を形成した弾性表面波装置であって、ラダー型回路は、 入力信号を最初に通過させる共振子と、該共振子の後段 に並列に接続される共振子との間に、1以上の共振子を 直列接続させて、複数の共振子を直列接続した共振子群 を形成していることを特徴とする。

【0012】また、圧電基板がタンタル酸リチウム単結 30 晶から構成され、かつ共振子群は、該共振子群を構成す る共振子の個数と、共振子のIDT電極対数の平均値と の積が、130~450の範囲内にあることを特徴とす る。

【0013】なお、IDT電極対数とは、一般に定義さ れるものであって、図7に示すように、IDT電極の全 長しを伝搬させる弾性表面波の波長み(一つの櫛歯状電 極を構成する電極指の中心線と隣の電極指の中心線との 距離に相当)で規格化した値であり、IDT電極の周期

#### [0014]

【発明の実施の形態】本発明に係るSAW装置の実施形 態を図面に基づき詳細に説明する。なお、既に説明した 同様な部材については同一符号を付し説明を省略する。 【0015】図1に、本発明に係るSAW装置S1の主 要部における模式的な平面図(電極形成領域の上面図) を示す。SAW装置S1は、圧電基板K上にIDT電極 Iと反射器Rとを備えた共振子の複数(1,2,11) を接続してラダー型回路を形成したものであって、入力 には、IDT電極の電極指ピッチ及び電極線幅を0.4 50 信号を最初に通過させる共振子11aと、この共振子1

1 aの後段に並列に接続される共振子2 aとの間に、1 以上の共振子を直列接続させて、複数の共振子を直列接 続した共振子群11を形成したものである。

【0016】すなわち、圧電基板K上において、入力信 号が印加される入力電極3と出力信号を取り出すための 出力電極4との間に、IDT電極を備えた直列共振子を 複数個直列に接続した直列共振子群11と、直列共振子 1とを直列に接続し、さらに、これら直列共振子に対し 接地電位の接地電極5に接続させるIDT電極を備えた 並列共振子2を接続してラダー型回路を構成している。 【0017】さらに、共振子群11は、これを構成する 共振子の個数と、各共振子の I D T電極対数の平均値と の積を適当な範囲内にあるものとした。

【0018】図2に示した構成のSAW装置を用い、入 力電力(信号)の印加と圧電基板Kの圧電効果による電 気的及び機械的ストレスが、ラダー型フィルタのどの共 振子に集中するかについて調べたところ、電気的及び機 械的ストレスは入力信号が最初に通過する直列共振子に 集中すること、及び、入力電力が高くなると、入力信号 が最初に通過する直列共振子から破壊されることが判明 20 した。

【0019】これに対して、本発明のSAW装置S1の 構成によれば、入力信号が最初に通過する直列共振子を 共振子群11としている。このため、入力電力は共振子 のIDT電極Iを構成する電極指に分散されるが、共振 子を複数にすることで共振子1個当たりに入力される電 力を低下することができ、耐電力性が向上する。

【0020】ここで、SAW装置S1用の圧電基板Kと しては、36°±3°YカットX伝搬タンタル酸リチウ ム単結晶、42°±3°YカットX伝搬タンタル酸リチ 30 明する。 ウム単結晶、64°±3°YカットX伝搬ニオブ酸リチ ウム単結晶、41°±3°YカットX伝搬リチウム単結 晶、45°±3°XカットZ伝搬四ホウ酸リチウム単結 晶が好適に使用可能である。これらの単結晶材料は、電 気機械結合係数が大きく、かつ、周波数温度係数が小さ く好ましいが、特に、挿入損失や通過帯域の幅等につい て総合的に評価するとタンタル酸リチウム単結晶が最適 である。

【0021】また、圧電基板の厚みは0.1mm~0. 5mm程度が好ましい。この理由は、0.1mm未満で は圧電基板がもろくなり、O.5mm超では材料コスト と部品寸法が大きくなり使用不可能となるからである。 【0022】また、IDT電極及び反射器は、A1もし くはA l 合金 (A l ーC u 系、A l ーT i 系) から成 り、蒸着法、スパッタ法、またはCVD法などの薄膜形 成法により形成する。電極厚みは0.1  $\mu$ m~0.5  $\mu$ m程度とすることがSAW装置としての特性を得るうえ で好適である。

【0023】また、本発明に係るSAW装置の電極及び 圧電基板上のSAW伝搬部にSi、SiO2、SiN、 A1203を保護膜として形成して、導電性異物による 通電防止や耐電力向上を図ってもよい。

【0024】次に、最も特性が良好であった圧電基板 (42° YカットX伝搬のLiTaO3単結晶)を用い てSAW装置を作製し、入力電力の耐電力試験をした結 果を図3に示す。図示において、横軸には直列に接続し た共振子の段数(直列共振子の個数)及びIDT電極対 数(平均値)の積を、縦軸には試験装置の耐電力値をと った。

10 【0025】図3に示すように、耐電力性は上記の積に 依存し、積の増加に伴い耐電力性が向上することを確認 した。また、入力信号の大きさは、一般的に+15dBm のものが要求されているため、直列に接続したSAW共 振子の段数及び I D T電極対数の積が急に緩やかになる 130以上のものが好ましいことが判明した。

【0026】また、図4に示すように、直列に接続した SAW共振子の段数及びIDT電極対数の積と、挿入損 失との相関を調査したところ、挿入損失は上記の積に依 存し、積の増加に伴い、挿入損失が増加することが確認 できた。 挿入損失は一般的に3 dB のものが要求されて いるため、図4から、直列に接続したSAW共振子の段 数及びIDT電極対数の積が450以下のものが好まし

【0027】なお、本発明は上記の実施形態に限定され るものではなく、SAWフィルタだけで無く、SAWデ ュプレクサにも本発明は適用でき、本発明の要旨を逸脱 しない範囲で種々の変更は何ら差し支えない。

[0028]

【実施例】本発明に係るより具体的な実施例を以下に説

【0029】42° YカットX伝搬のタンタル酸リチウ ム単結晶からなる圧電基板上に、図1に示すような電極 パターンを形成しSAW装置を完成した。この電極パタ ーンは2.5段π型ラダー回路とし、入力側に最も近く の、複数の直列に接続された共振子の数を3個とし、I DT電極対数を各々80対とした(上記積=240)。 【0030】まず、洗浄したタンタル酸リチウム単結晶 のウエハ基板にスパッタリング法によりA1-Cu電極 を成膜した。膜厚は約2000Åとした。次に、レジス トを約1 µ mの膜厚で塗布し、窒素雰囲気中でベーキン グを行った。その後、紫外線を用いた縮小投影露光装置 によるフォトリソグラフィー法により、上記基板上に多 数のSAWフィルタ用のレジストポジパターンを形成し た。そして、RIE (Reactive Ion Et ching) 装置によるドライエッチングを行い電極バ ターンを形成した。

【0031】次に、CVD (Chemical Vap or Deposition)装置により、電極パター ン及び圧電基板上にSi〇2膜を約200Aの厚みに形 50 成した。その後、レジストを約1μmの膜厚で塗布し、

5

窒素雰囲気中でベーキングを行った。そして、紫外線を 用いた縮小投影露光装置によるフォトリソグラフィー法 により、SAW共振子上にSiO2の保護膜が形成でき るようレジストパターンを形成した。さらに、RIE (Reactive Ion Etching)装置に よるドライエッチングを行い、SiO2による保護膜パ ターンを形成した。

【0032】そして、ダイシングにより、ウエハ基板より多数のSAW素子を個々に切り出した。次に、3mm角のセラミックパッケージ内にシリコン樹脂を塗布し、個々に切り出したSAW素子をセラミックパッケージ内に接着し、窒素雰囲気中でベーキングを行った。最後に、ワイヤボンディングにより30μm径のAu線を配線することによりSAW装置を完成した。

【0033】上記SAW装置をネットワークアナライザ (アジレントテクノロジー、型番HP8753D) に接 続し、挿入損失の周波数特性を測定した。その結果を図 5に示す。このSAW装置の耐電力性は以下のようにし て調べた。

【0034】まず、シグナル・ジェネレータ(アンリツ、MG3670B)により、SAW装置に所定の電力を一定時間入力した。次に、上記ネットワークアナライザにより、挿入損失の周波数特性を測定し、図6に示すように、入力前の特性から劣化したかどうかについて調べた。変化が無ければ、電力を大きくして再度一定時間入力し測定した。これを繰り返し、特性が劣化したところをSAW装置の耐電力性として評価した。この実験の際、比較用として本発明品の他に、図2に示すような従来の電極バターンを有するSAW装置も作製し、同様な耐電力性の評価を行った。

【0035】その結果、本発明品では平均で入力電力+ 18dBmまで耐電力性があることを確認した。一方、 従来品では平均+13dBm程度しか耐電力性がなかっ たことが判明した。この結果より、本発明品が従来に比 ベ+5dBmも向上していることが判り、本発明品の耐 電力性が従来品に比べ大幅に改善されていることを確認 した。

[0036]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の弾性表面 被装置によれば、圧電基板上に形成したラダー型回路に おいて、入力信号を最初に通過させる共振子と、この共 振子の後段に並列に接続される共振子との間に、1以上 の共振子を直列接続させて、複数の共振子を直列接続し た共振子群を形成したことにより、入力信号による電気 的及び機械的ストレスはラダー型回路を構成する共振子 及び、共振子を構成するIDT電極指に分散され、高い 耐電力性を有し信頼性に非常に優れた弾性表面波装置を 10 提供することできる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るSAW装置を模式的に説明する平面図である。

【図2】従来のSAW装置の平面図である。

【図3】共振子群を構成する共振子の数とIDT電極対数との積と、耐電力との関係を示すグラフである。

【図4】共振子群を構成する共振子の数とIDT電極対数との積と、挿入損失との関係を示すグラフである。

【図5】SAW装置の耐電力試験前の周波数特性を示す 20 グラフである。

【図6】SAW装置の耐電力試験後の周波数特性を示す グラフである。

【図7】対数を説明するための図であり、(a)はID T電極の平面図、(b)は(a)のA-A線断面図である。

# 【符号の説明】

1: 直列共振子

2:並列共振子

3:入力電極

30 4: 出力電極

5:接地電極

11:共振子群

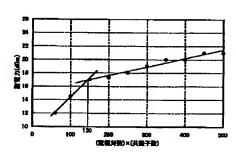
K: 圧電基板

I:IDT電極

R:反射器

S1:本発明に係るSAW装置

J1:従来のSAW装置



【図3】

【図4】

